

第 42 回 電子デバイス実装研究委員会

日時：2023 年 5 月 24 日（水）13:00～16:45

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室（東京都中央区）

プログラム

司会 山本 佑樹 ((株)弘輝)

13:00～13:10 委員会議事

13:10～13:50

Mate2023 優秀論文賞受賞記念講演

『銅系導電性ペーストの導電特性に及ぼすアミノエタノールおよび誘導体のフィラー表面処理効果』（40 分）
..... 松浪 由香里、小田島 大輔、○井上 雅博（群馬大学）

13:50～14:30

『導電性ペーストを用いた全層一括積層工法におけるプリント配線基板(F-ALCS)の開発』（40 分）
..... ○飯田 憲司（FICT(株)）

14:30～14:45 休憩

司会 杉澤 義信 ((株)タムラ製作所)

14:45～15:25

『超速硬化樹脂材料とそれを用いた相分離構造を有する導電性接着剤の開発』（40 分）
..... 太田 啓介、小川 亮、○森 貴裕 ((株)ADEKA)

15:25～16:05

『信頼性に優れた無加圧銀ナノ接合材の開発』（40 分）
..... ○外村 卓也（バンドー化学(株)）

16:05～16:45

『パワー半導体実装に求められる特性とはんだ材料』（40 分）
..... ○佐々木 智揮（千住金属工業(株)）

（ ） 内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。
※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。
一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会